



Imagina poate fi reprezentată. Vedeți specificațiile pentru detalii despre produs.

## EFM32TG11B520F128GM64-BR

Număr parc	<a href="#">EFM32TG11B520F128GM64-BR</a>	Statutul RoHs	N/A
Producator / Marca	<a href="#">Energy Micro (Silicon Labs)</a>	Starea stocului	21475 pcs stock
Descriere produs	IC MCU 32BIT 128KB FLASH 64QFN	Barca din	Hong Kong
Foi de date	<a href="#">EFM32TG11 Family Datasheet.pdf</a>	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### 21475 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

1000 pcs

\$1.579

### Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la [info@global-ic.hk](mailto:info@global-ic.hk) și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

### Specificații de EFM32TG11B520F128GM64-BR

Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd)	1.8V ~ 3.8V	Pachetul dispozitivului furnizor	64-QFN (9x9)
Viteză	48MHz	Serie	Tiny Gecko 1
Dimensiunea RAM	32K x 8	Tip memorie program	FLASH
Dimensiunea memoriei programului	128KB (128K x 8)	Periferice	Brown-out Detect/Reset, DMA, I <sup>2</sup> S, POR, PWM, WDT
Pachet / Caz	64-VFQFN Exposed Pad	Pachet	Tape & Reel (TR)
Tip oscilator	Internal	Temperatura de Operare	-40°C ~ 85°C (TA)
Numărul de intrări / ieșiri	53	Tipul de montare	Surface Mount
Dimensiunea EEPROM	-	Convertoare de date	A/D 12bit SAR; D/A 12bit
Core dimensiune	32-Bit Single-Core	Procesor Core	ARM® Cortex®-M0+
Conectivitate	CANbus, I <sup>2</sup> C, IrDA, LINbus, SmartCard, SPI, UART/USART	Numărul produsului de bază	EFM32TG11

### Vești înrudite



Lumea încorporată: PC-uri industriale Fanless Alder Lake

2023/03/15

Cum materie a devenit realitate

2023/07/19

Audio și locul său în evoluția Bluetooth

2023/07/19

ARM Computer-on-modul are un procesor neural de 1GHz

2023/09/15

Catapulta cu semiconductor compus se extinde în Bristol, Glasgow și Durham

2023/07/20

ROHM integrează șoferul cu gan hemt pentru a îndepărta necazurile de tensiune a porții

2023/08/31

Sisteme modulare - Diavolul este în detaliu încorporat

2023/04/5

Infineon încearcă PCB-uri reciclabile pentru plăci demo și de evaluare

2023/07/28

Semnarea Rutronik și MediaTek aduce seria IoT Genio în Europa și Israel

2023/07/4

SOC-urile de recoltare a energiei extind oferta IoT de electronică Mouser

2023/07/4

Supercapacitor Bănci pentru stocarea energiei

2023/08/16

Embedded World: AI Vision Processing pentru 12 camere

2023/03/15